

從日本新內閣財經政策看台日合作走向



2024年11月

新內閣財經政策



確保國民安全及永續成長新的綜合經濟措施 (国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策)

三大主軸

各世代當前及未來 工資及收入增加 日本經濟及地方經濟成長

- 創造工資上漲的環境
提高中堅、中小企業生產力(提高當前薪資)
- 制定地方創生2.0(全國薪資、所得增加)
- 實現投資立國與資產管理立國(未來薪資、所得增加)

為成長型經濟鋪路 高物價因應對策

- 因應當前物價上漲措施
支援受高物價影響的低收入者
- 實現能因應能源成本上漲的經濟社會
增強對能源成本上漲的抵禦力

朝成長型經濟轉移奠定基礎 確保國民生命安全及保障

- 自然災害復原重建
能登半島地震等因應對策
- 防災、減災及強化國土復原
- 因應外交及安全環境變化
- 實現「不讓任何人落後的社會」
打擊犯罪、兒童教育，以及提升女性、高齡者參與力

- 規模：含一般會計追加預算：13.8兆圓、財政支出：21.9兆日圓
- 效果
 - 實質GDP 增加21兆日圓，換算年增率 1.2%
 - 管控消費者物價，補貼汽油、電力及天然氣等，2025年2-4月CPI年增率將抑制0.3個百分點。

投資立國-《AI/半導體產業基礎設施加強框架》



對日本AI/半導體支援措施 (到2030財年超過10兆日圓)

補貼或外包

約6兆日圓

- ▶ 下一代半導體研究開發
- ▶ 功率半導體等量產投資

投資及債務擔保

超過4兆日圓

- ▶ 下一代半導體量產投資
- ▶ 利用人工智慧開發資料中心

經費

- ▶ 從FILP特別帳戶轉入(NTT股票、JT股票股利等)
- ▶ 經濟產業省相關資金的國庫回饋
- ▶ 出售商工中金銀行股票收益
- ▶ GX綠色轉型債券



對業者的建議

- **善用雙方政府資源，聚焦關鍵利基，創造新商機**

- ✓ 日本為加速及鞏固在地AI及半導體產業發展，陸續發布相關政策，顯示日本企圖心，而台灣啟動全球橋梁計畫，並以日本為首站，因此，在雙方政府皆大力支持之下，有意投資業者應善用政府資源及協助，做好企業利基的評估及規劃，擴大企業經營業布局，創造更佳的商機。

- **加強台日企業對接，增進深科技技術合作，共同創造產業新價值**

- ✓ 日本在半導體材料領域處於世界領先地位，半導體及AI為台灣產業發展的雙核心，台日企業對接共同研發在AI、機器人等深科技(deep tech)技術合作，形成最好的供應鏈，創造出產業新價值及雙贏的局面。

- **美日台同盟形成晶三角，提高資源效率，強化產業韌性**

- ✓ 2023年美日對中國在安全保障層面進行互助合作，2024年兩國第1季開始以共同培養半導體人才同盟模式，強化地緣政治的產業鏈合作，打擊中國相關產業發展。台灣企業也是美商供應鏈的重要合作夥伴，美日台三國透過互補性所形成新的晶三角，不僅可擴大供應鏈夥伴關係，亦可促使三國能夠更有效地整合資源，增強彼此間產業韌性。

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

